

半導体・液晶用途



1. 電気メッキ治具

IC基盤用のメッキラインに使用する治具。
メッキの均一性、オール自動化にかかせません。

加工材料 アドロン L-7512CR



3. ボルト

半導体製造装置に組み込まれるボルトです。
フッ素コートをすることにより金属イオンの溶質
防止等の効果が期待できます。

加工材料 右側 アドロン L-4144BK
左側 アドロン L-7503GY



4. ロボットアーム

半導体製造装置に使われる部品です。
すべりと防食を目的にフッ素樹脂コーティングを
行っております。

加工材料 アドロン L-7503GY

半導体・液晶用途



5. テンションスリーブ

半導体の研磨装置の部品です。
研磨剤の固着防止に、金属イオンの溶質防止に
役立っています。

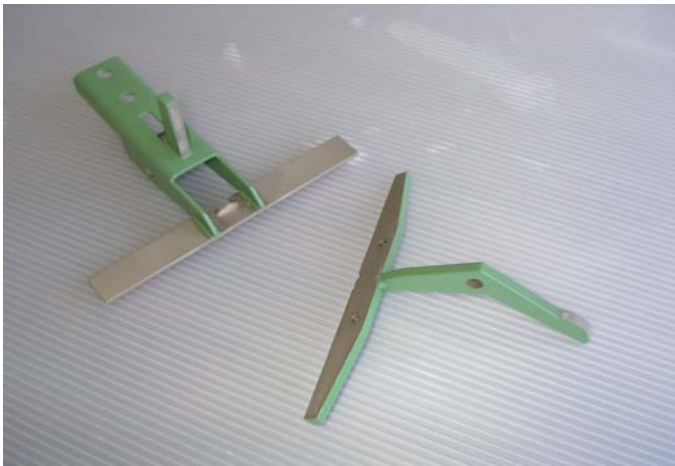
加工材料 アドロン L-7300CR



6. サポートリング

半導体の研磨装置の部品に使用されているリング。
研磨剤の固着を防止し、洗浄する目的でフッ素樹脂コート
をしています。

加工材料 アドロン L-4613CR



7. 化学メッキ治具

プリント基板用のメッキ治具です。
耐食性のあるフッ素加工を施工することにより、
メッキ液の汚れ、持出しを防ぎます。
また、写真の様にマスキングもきれいにできます。

加工材料 アドロン L-7512CR

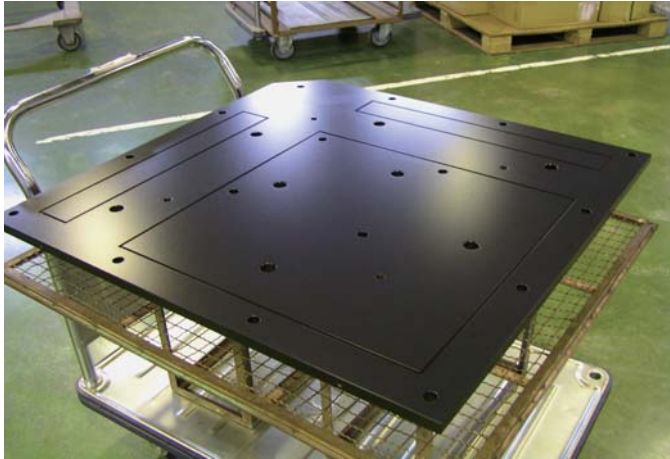


8. インナーリング

半導体の洗浄機の部品です。
フッ素塗装を施工することにより薬品等による
腐食を防ぎます。
(耐蝕性、耐浸透性)

加工材料 アドロン L-7300CR

半導体・液晶用途



9. 液晶製造装置(ステージ)

ガラス基板がステージから離れる時の放電が少なく、
ガラスの破損を防止します。

(剥離帯電防止)

加工材料 アドロン L-4280BD